

□□□□

SFENG 1984 ( )

□□□□





□□□□

□□	<b>SF55-6-23-180A</b>
□□□□	□□□□BeCu□ □□□□PS1140□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□180A□□□□□□□□□□30000□□
□□□	100□
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□

1. □□□□□□24□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□OEM□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



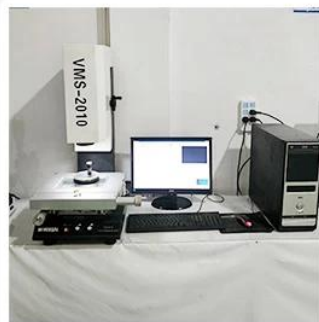
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請說明

A1: 請說明

Q2. 請說明

A2: 請說明

Q3. 請說明

A3: 請說明

Q4. 請說明

A4: 請說明

Q5. 請說明

A5: 請說明

Q6. 請說明

A6: 請說明

Q7. 請說明 OEM 與 ODM 的區別

A7: 請說明 OEM / ODM 的區別。P 代表製造商，OEM 代表原始設備製造商，ODM 代表原始設計製造商。

Q8. 請說明

A8: 請說明

請說明

請說明 DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS 的區別

請說明 Exwork、FOB、CNF、CIF 的區別





2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











□□□□□





CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

